(11)Publication number:

2000-252491

(43)Date of publication of application: 14.09.2000

(51)Int.CI.

H01L 31/04

(21)Application number: 11-064175

11.03.1999

(71)Applicant:

CANON INC

(72)Inventor:

YOSHIMITSU HIDESATO

KATAOKA ICHIRO YAMADA SATOSHI SHIOZUKA HIDENORI

(30)Priority

*(22)Date of filing:

Priority number: 10372130 Priority date: 28.12.1998

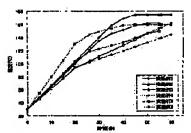
Priority country: JP

(54) METHOD FOR MANUFACTURING SOLAR CELL MODULE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide thermal crosslinking conditions of resin for manufacturing a solar cell module with improved appearance and characteristics.

SOLUTION: In a method for manufacturing a solar cell module for sealing a photovoltaic element with at least one type of resin containing at least one type of crosslinking agent, the temperature rise rate of the resin at a temperature where resolution per unit time of the crosslinking agent is maximized when thermally crosslinking the resin is made smaller than the maximum temperature rise rate of the resin at a temperature less than the one mentioned.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-252491 (P2000-252491A)

(43)公開日 平成12年9月14日(2000.9.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

 \mathbf{F} I

テーマコート*(参考)

H01L 31/04

H01L 31/04

5F051

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 15 頁)

(21)出願番号

特願平11-64175

(22)出願日

平成11年3月11日(1999.3.11)

(31) 優先権主張番号 特願平10-372130

(32)優先日

平成10年12月28日(1998.12.28)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71) 出顧人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

善光 秀殿 (72)発明者

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 片岡 一郎

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 100096828

弁理士 渡辺 敬介 (外1名)

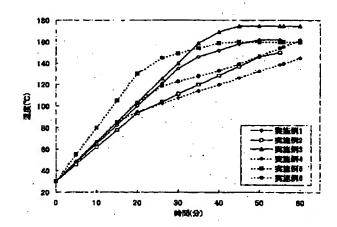
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 太陽電池モジュールの製造方法

(57)【要約】

【課題】 優れた外観、特性を有する太陽電池モジュー ルを製造するための樹脂の熱架橋条件を提供する。

【解決手段】 少なくとも一種の架橋剤を含有する少な くとも一種の樹脂で光起電力素子を封止する太陽電池モ ジュールの製造方法であって、前記樹脂の熱架橋を行う 際に、前記架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる 温度での前記樹脂の昇温速度を、前記温度未満での前記 樹脂の最大昇温速度より小さくして加熱する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一種の架橋剤を含有する少なくとも一種の樹脂で光起電力素子を封止する太陽電池モジュールの製造方法であって、前記樹脂の熱架橋を行う際に、前記架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度での前記樹脂の昇温速度を、前記温度未満での前記樹脂の最大昇温速度より小さくして加熱することを特徴とする太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項2】 前記樹脂が、光起電力素子の光受光面側を封止する表面封止材であることを特徴とする請求項1 記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項3】 前記架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度での前記樹脂の昇温速度が2.0℃/分以下であることを特徴とする請求項1又は2記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項4】 前記樹脂が、エチレンー酢酸ビニル共重合体(EVA)、エチレンーメチルアクリレート共重合体(EMA)、エチレンーエチルアクリレート共重合体(EEA)、エチレンーメチルメタアクリレート共重合体(EMMA)、エチレンーメタアクリル酸共重合体(EMAA)、あるいはエチレンー酢酸ビニル系多元共重合体、エチレンーメチルアクリレート系多元共重合体、エチレンーメチルアクリレート系多元共重合体、エチレンーメタアクリル酸系多元共重合体がら選ばれることを特徴とする請求項1乃至3記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項5】 前記架橋剤が有機過酸化物であり、1時間半減期温度が80℃以上140℃以下であることを特徴とする請求項1乃至4記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項6】 前記樹脂の熱架橋を一重真空室方式ラミネーターで行うことを特徴とする請求項1乃至5記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は太陽電池モジュールの製造方法に関するもので、特に光起電力素子が有機樹脂組成物により封止されている太陽電池モジュールにおける有機樹脂組成物の架橋方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、環境問題に対する意識の高まりが、世界的に広がりを見せている。中でも、CO2排出に伴う地球の温暖化現象に対する危惧感は深刻で、クリーンなエネルギーへの希求はますます強まってきている。またエネルギー資源の枯渇が問題とされている中、新しいエネルギー資源の開発の必要性も望まれている。代替エネルギー源として太陽電池は現在のところ、その安全性と扱いやすさから、クリーンなエネルギー源として期待のもてるものだということができる。

【0003】太陽電池には様々な形態がある。代表的なものとしては、

- (1) 結晶シリコン太陽電池
- (2) 多結晶シリコン太陽電池
- (3) アモルファスシリコン太陽電池 (ここでは微結晶をも含む)
- (4) 銅インジウムセレナイド太陽電池
- (5) 化合物半導体太陽電池

などがある。この中で、薄膜結晶シリコン太陽電池、化 合物半導体太陽電池及びアモルファスシリコン太陽電池 は比較的低コストで大面積化が可能なため、最近では各 方面で活発に研究開発が進められている。

【0004】これらの太陽電池でモジュールを形成する際には、太陽電池の光入射側を透明な被覆材で覆い、太陽電池を保護する必要がある。従来は、この表面被覆材として最表面にガラスあるいはフッ素樹脂フィルムやフッ素樹脂塗料等の透明なフッ素樹脂を用い、その内側には種々の熱可塑性透明有機樹脂組成物が用いられている。

【0005】最表面にガラス基板が用いられる理由としては、耐候性に優れ、劣化による光透過率の減少に起因する太陽電池モジュールの変換効率の低下を抑えることができる点にある。一方、フッ素樹脂は耐候性・撥水性に富んでおり、劣化・汚れによる光透過率の減少に起因する太陽電池モジュールの変換効率の低下を少なくすることができ、さらにガラス基板と比較して軽量かつフレキシブル性に富んだモジュールを提供することが可能である。

【〇〇〇6】これら表面被覆材と光起電力素子との接着には種々の熱可塑性透明有機樹脂組成物が封止材として用いられている。熱可塑性透明樹脂は安価であり内部の光起電力素子を保護するために大量に用いることが可能であり、一般にエチレン一酢酸ビニル共重合体(EVA)やポリビニルブチラール(PVB)などの熱可塑性透明有機樹脂組成物が用いられている。

【 O O O 7 】しかしながら上記熱可塑性透明有機樹脂組成物の耐候性が数十年という時間においては十分とはいいきれないために、長期間の屋外暴露によって樹脂の部分的なゲル化による白濁が起きたり、化学結合中の共役二重結合の増加によって樹脂に黄変が生じ、樹脂の光透過率の減少にともなう太陽電池モジュールの変換効率の低下が避け難いものになっていた。

【0008】さらにこの有機樹脂は通常熱可塑性であるために、屋外での直射日光下で太陽電池モジュール基体の表面温度が高温になるような使用条件下では、樹脂が軟化して素子を保護するための期待どうりの性能を発揮できないという問題があった。また、有機樹脂の軟化によってその接着力が低下し、その上部被覆材や光起電力素子と剥離するいわゆるマイクロデラミ現象が観察されることもあった。

【0009】上記問題を解決するために、封止材である 熱可塑性透明有機樹脂組成物中に架橋剤を含有させ、熱 可塑性透明有機樹脂組成物を熱架橋することが従来から 行われてきた。例えば特開昭58-60579号公報に は、カップリング剤及び有機過酸化物を含有するエチレ ン系共重合樹脂からなる太陽電池用充填接着材シートが 開示されている。また、エチレン系共重合樹脂として は、酢酸ビニル含有量が約40重量%以下のエチレンー 酢酸ビニル共重合体(EVA)が好ましく、より好まし くは20~40重量%であること等が記載されている。 【0010】ところが上記公報に開示されているエチレ ンー酢酸ビニル共重合体(EVA)は、ガラスやフッ素 樹脂系フィルムに対する接着力が良好でまた可とう性に 優れた封止材であるものの、樹脂により太陽電池を封止 する際に有機過酸化物を分解させて架橋を進行させるめ に100~200℃の程度の温度で数十分加熱する必要 がある。このとき架橋温度の上昇が急激である場合、短 時間での架橋が可能となるが有機過酸化物の分解速度が 速くなり、発生した分解ガスが十分に脱気されることな く封止材中に気泡として残ってしまう。また架橋速度が 速くなりすぎ架橋度にむらが生じると共に、封止材が光 起電力素子の凹凸を充填する前に封止材の架橋が進行 し、終了してしまう。このため光起電力素子の凹凸を充 填することができず太陽電池モジュールの充填不良を生 じてしまう。

【 O O 1 1 】このような気泡残りや充填不良は太陽電池モジュールの外観を大きく損なってしまう。またこれらの気泡残りや充填不良は太陽電池モジュールの長期信頼性に大きく関わり、気泡残りや充填不良からのデラミネーション、電流のリーク等の不良を引き起こす恐れがあった。さらに外観上、太陽電池モジュール表面に気泡残り、充填不良が観察されないものにおいても、光起電力素子の裏側でこのような気泡残りや充填不良が発生し、太陽電池モジュールの長期信頼性に大きく関わる不良を引き起こす恐れがあった。

【0012】このような太陽電池モジュールの不良はその製造方法によっても左右される。特開平09-36405号公報、特開平09-312408号公報によれば、太陽電池モジュールの製法は、従来、一重真空室方式とが行われている。一重真空室方式とが行われている。一重真空室方式では真空排気と太陽電池モジュールへの加圧が同時になるという欠点を有している。このため排気コンダクタンスが小さくなり、からなり、製造工程も容易が、設備的には簡単なものであり、製造工程も容易にないった。一方、二重真空室方式では、るというになっている。一方、二重真空室方式では、るというになっている。一方、二重真空室方式では、を十分になっている。であり、架橋削の分解が高価になっている。であり、架橋削の分解が高価にないであり、架橋削の分解が高価になって、大陽電池モジュールにおいて懸念される。作製した太陽電池モジュールにおいて懸念される。

【 O O 1 3】これらの問題点を解決する手段として特公 平 O 6 - O 5 2 8 O 1 号公報には、エチレンー酢酸ビニ ル共重合体(EVA)を熱架橋し、外観、特性の優れた 太陽電池モジュールを製造する条件について開示されて いる。

【〇〇14】しかしながら、上記公報に記載されているエチレン一酢酸ピニル共重合体(EVA)の熱架橋の条件は温度、時間ともに極めて狭い領域で限定されおり、エチレン一酢酸ピニル共重合体(EVA)の昇温速度については記載されていない。またその製造方法におまた。このため、熱架に使用される架橋剤は限られた温度領域で架橋が進行するものに限定されてしまい、使用される架橋剤によいる架橋条件においても気泡は上記公報に記載されている架橋条件においても気泡は、充填不良が生じてしまう恐れがある。またその製造方法も二重真空室方式に限定されるため、一重真空室方式と比較して煩雑な装置、工程が必要となっている。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来の問題に鑑み、優れた外観、特性を有する太陽電池モジュールを製造するための樹脂の熱架橋条件を提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記課題を解決するために鋭意研究開発を重ねた結果、次のような 太陽電池モジュールの製造方法が最良であることを見出 した。

【0017】即ち、本発明の太陽電池モジュールの製造方法は、少なくとも一種の架橋剤を含有する少なくとも一種の架橋剤を含有する少なくとも一種の樹脂で光起電力素子を封止する太陽電池モジュールの製造方法であって、前記樹脂の熱架橋を行う際に、前記架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度での前記樹脂の昇温速度を、前記温度未満での前記樹脂の最大昇温速度より小さくして加熱することを特徴とするものである。

【0018】本発明により製造される太陽電池モジュールは、上記の条件で樹脂を熱架橋しているため、従来と比較して太陽電池モジュールに見られる気泡残り、充填不良を飛躍的に改善することが可能となり、従来より優れた外観の太陽電池モジュールの提供が可能である。また太陽電池モジュールの気泡残り、充填不良を抑制したことにより、従来気泡残り、充填不良により引き起こされていた太陽電池モジュールのデラミネーション、電流のリーク等の信頼性を改善するとともに太陽電池モジュールの長期信頼性を確保することが可能となる。

【0019】特に架橋剤の分解量が最大となる温度において樹脂の昇温速度を2.0℃/分以下にすることにより、気泡残り、充填不良の発生率を更に抑制することが可能となる。

【0020】また、本発明によれば、樹脂中に含有され

る架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度までの昇温速度を速くすることが可能となり、架橋に要する時間を大幅に短縮することが可能となる。また従来、短時間での熱架橋では太陽電池モジュールの気泡残り、充填不良が生じていたが、架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度を抑制、具体的には単位時間当りの分解量が最大となる温度までの最大昇温速度より小さくすることで、架橋剤の分解ガスの発生が良まり小さくすることで、架橋剤の分解ガスの発生が良まり小さくすることで、架橋剤の分解ガスの発生が改られ、太陽電池モジュールの気泡残り、充填不良をれたなられ、太陽電池モジュールの提供が可能となる。特に、本発明の条件を光起電力素子の光受光面側を封止する表面封止材に適用すると効果的である。

【0021】前記樹脂に、耐候性の優れたエチレン一酢酸ピニル共重合体(EVA)、エチレンーメチルアクリレート共重合体(EMA)、エチレンーメチルアクリレート共重合体(EMAA)、エチレンーメチルメタアクリレート共重合体(EMMA)、あるいはエチレンーが酸共重合体(EMMA)、あるいはエチレンーが酸共重合体、エチレンーメチルアクリレート系多元共重合体、エチレンーエチルアクリレート系多元共重合体、エチレンーメタアクリル酸系多元共重合体を用いるとない、耐候性の優れた太陽電池モジュールを提供することが可能である。

【0022】前記架橋剤に有機過酸化物を用い、なおかつ前記有機過酸化物の1時間半減期温度が80℃以上140℃以下である場合、熱架橋により発生する架橋剤の分解ガスの発生量を効果的に抑制するのに適している。これは1時間半減期温度が80℃未満の揚合、上記条件で樹脂の軟化点以下で架橋剤の分解ガスの発生が考えられ、樹脂の熱架橋が行われない可能性がある。一方、1時間半減期温度が140℃を越える場合、架橋剤の分解が緩やかであるため、急激な分解ガスの発生がなく、本発明を必ずしも適用する必要がない。

【0023】太陽電池モジュールの製造において、一重 真空室方式は二重真空室方式と比較し、架橋剤の分解ガスの脱気が十分に行われない可能性があった。一方、二 重真空室方式は一重真空室方式と比較し、装置の構造、 工程が複雑であった。しかしながら本発明の条件で樹脂 の熱架橋を行うことで架橋剤の分解ガスの発生を抑制す ることが可能となり、一重真空室方式においても十分な 脱気が可能となる。このため太陽電池モジュールの製造 工程に一重真空室方式を採用することで、装置構造、工 程の簡略化が可能となり、かつ優れた外観、特性の太陽 電池モジュールを製造することが可能である。

[0024]

【発明の実施の形態】図1に本発明の太陽電池モジュー

ルの概略構成を示す。この太陽電池モジュールは、光起電力素子101、表面封止材102、表面被覆材103、裏面封止材104、裏面被覆材105から構成される。ここで、外部からの光は、表面被覆材103から入射し、光起電力素子101に到達する。そして、光起電力素子101で生じた起電力は、出力端子(不図示)より外部に取り出される。

【0025】裏面被覆材105の外側には、太陽電池モジュールの機械的強度を増すため、あるいは温度変化による歪やソリを防止するために、補強板を張り付けても良い。補強板としては、例えば、鋼板、プラスチック板、FRP(ガラス繊維強化プラスチック)板が好適に用いられる。

【0026】(光起電力素子101)光起電力素子101の一例としては導電性基体上に、光変換部材としての半導体光活性層が形成されたものである。その概略構成を図2に示した。この光起電力素子200は、導電性基体201、裏面反射層202、半導体光活性層203、透明導電層204、集電電極205から構成される。

【0027】導電性基体201は、光起電力素子の基体になると同時に、下部電極の役割も果たず。その材料としては、シリコン、タンタル、モリブデン、タングステン、ステンレス、アルミニウム、銅、チタン、カーボンシート、鉛メッキ鋼板、導電層が形成してある樹脂フィルムやセラミックスなどがある。

【0028】また導電性基体201上には、裏面反射層202として、金属層、あるいは金属酸化物層、あるいは金属酸化物層、あるいは金属酸化物層と金属酸化物層を形成しても良い。この金属層には、例えば、Ti, Cr, Mo, W, Al, Ag, Niなどが用いられる、また上記の金属酸化物層には、例えば、ZnO, TiO2, SnO2などが用いられる。上記金属層及び金属酸化物層の形成方法としては、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法などがある。

【0029】半導体光活性層203は、光電変換を行う部分でる。その具体的な材料としては、pn接合型多結晶シリコン、pin接合型アモルファスシリコン、あるいはCuInSe2、CuInS2、GaAs、CdS/Cu2S、CdS/CdTe、CdS/InP、CdTe/Cu2Teをはじめとする化合物半導体などが挙げられる。また半導体光活性層203の形成方法としては、多結晶シリコンの場合は溶融シリコンのシート化または非晶質シリコンの熱処理、またアモルファスシリンの場合はシランガスなどを原料とするプラズマCVD、更に化合物半導体の場合はイオンプレーティング、イオンビームデポジション、真空蒸着法、スパッタ法、あるいは電析法などがある。

【0030】透明導電層204は太陽電池の上部電極の 役目を果たしている。これに用いる材料としては、例えば、In203、SnO2、In2O3-SnO2(IT O), ZnO, TiO2, Cd2SnO4, 高濃度不純物 ドープした結晶性半導体層などが挙げられる。また透明 導電層204の形成方法としては、抵抗加熱蒸着、スパッタ法、スプレー法、CVD法、不純物拡散法などが挙 げられる。

【0031】透明導電層204の上には、電流を効率よく集電するために、格子状の集電電極205の具体的な材料としては、例えば、Ti, Cr, Mo, W, AI, Ag, Ni, Cu, Sn、あるいは銀ペーストをはじめとする導電性ペーストなどが挙げられる。また集電電極205の形成方法としては、マスクパターンを用いたスパッタリング、抵抗加熱、CVD法や、全面に金属膜を蒸着した後で不必要な部分をエッチングで取り除きパターニングする方法、光CVDにより直接グリッド電極パターンを形成する方法、グリッド電極パターンのネガパターンのマスクを形成した後にメッキする方法、導電性ペーストを印刷する方法などが挙げられる。

【0032】上記の導電性ペーストは、通常微粉末状の 銀、金、銅、ニッケル、カーボンなどをパインダーポリ マーに分散させたものが用いられる。バインダーポリマ 一としては、例えば、ポリエステル、エポキシ、アクリ ル、アルキド、ポリビニルアセテート、ゴム、ウレタ ン、フエノールなどの樹脂が挙げられる最後に起電力を 取り出すために、マイナス側出力端子206bを導電性 基体201に、またプラス側出力端子206aを集電電 極205にそれぞれ取り付ける。マイナス側出力端子2 066の導電性基体201への取り付けは、銅タブなど の金属体をスポット溶接や半田208で接合する方法が 採られる。またプラス側出力端子206aの集電電極2 05への取り付けは、金属体を導電性ペーストや半田に よって電気的に接続する方法が採られる。なお、プラス 側出力端子206aは絶縁体209によって導電性基体 201などと絶縁されている。

【0033】そして、上記の手法で作製した光起電力素子は、所望する電圧あるいは電流に応じて直列ないし並列に接続される。この場合、絶縁化した基板上に光起電力素子を集積化して所望の電圧あるいは電流を得ることもできる。

【0034】(裏面被覆材105)一方、裏面被覆材105は、光起電力素子101の導電性基板と外部との電気的絶縁を保つために必要である。その材料としては、導電性基板と充分な電気絶縁性を確保でき、しかも長期耐久性に優れ熱膨張、熱収縮に耐えられるガラス、絶縁性樹脂がある。特に、柔軟性を兼ね備えた材料として裏面被覆材105に好適に用いられるフィルムには、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート(PET)などが挙げられる。

【0035】(裏面封止材104)裏面封止材104 は、光起電力素子101と裏面被覆材105との接着を 図るためのものである。その材料としては、導電性基板と充分な接着性を確保でき、しかも長期耐久性に優れ熱膨張、熱収縮に耐えられる、柔軟性を兼ね備えた材料が好ましい。

【0036】裏面封止材104に好適に用いられる材料としては、エチレン一酢酸ビニル共重合体(EVA)、エチレンーメチルアクリレート共重合体(EMA)、エチレンーエチルアクリレート共重合体(EMAA)、エチレンーメチルメタアクリレート共重合体(EMAA)、エチレンーメタアクリル酸共重合体(EMAA)、エチレンーが酸ビニル系多元共重合体、エチレンーエチルアクリレート系多元共重合体、エチレンーメチルメタアクリレート系多元共重合体、エチレンーメチルメタアクリレート系多元共重合体、エチレンーメタアクリル酸系多元共重合体、ポリビニルブチラールなどのホットメルト材、両面テープ、柔軟性を有するエポキシ接着剤などが挙げられる。

【0037】また太陽電池モジュールが高温で使用される場合、例えば屋根材一体型などでは、高温下での接着を確実にするために、後述するように、表面封止材102と同様に架橋することが望ましい。

【0038】(表面封止材102)表面封止材102 は、光起電力素子の凹凸を樹脂で被覆し、素子を温度変化、湿度、衝撃などの過酷な外部環境から守り、かつ表面被覆材103と光起電力素子101との接着を確保するために必要である。従って、表面封止材102には、耐候性、接着性、充填性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性などが要求される。

【〇〇39】これらの要求を満たす樹脂としてはポリオレフィン系樹脂、ウレタン樹脂、あるいはシリコ酢酸脂などが挙げられるが、好ましくはエチレンー酢酸に大生食体(EVA)、エチレンーメチルアクリレート共生合体(EMAA)、エチレンーメチルタアクリレート共生食体(EMMA)、あるいはエチレンー酢酸ビニル共産合体(EMMA)、あるいはエチレンー酢酸ビニル共生の体質を使用である。これが大きなアクリレート系多元共生の大生の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生なアクリレート系の大生な、エチレンーメタアクリルを表生ない。これらの中でも特にエチレンーがでは、エが全まない、これに、ない、ないで用いられる。

【 O O 4 O 】本発明においては、表面封止材樹脂に架橋 剤を含有させ、熱架橋を行う。特に、エチレン一酢酸ビニル共重合体(E V A)は、そのままでは熱変形温度が低く、高温使用下で容易に変形やクリープを呈するために、架橋して耐熱性を高めておくことが望ましい。架橋 剤としては特に限定されないが、有機過酸化物を好適に用いることができる。特に、エチレン一酢酸ビニル共重

合体(EVA)の場合には有機過酸化物を用いるのが一般的である。

【 O O 4 1 】有機過酸化物による架橋は、有機過酸化物から発生する遊離ラジカルが樹脂中の水素やハロゲン原子を引き抜いてCーC結合を形成することによって行われる。有機過酸化物の活性化方法には、熱分解、レドックス分解およびイオン分解が知られている。本発明においては、熱分解法を用いる。

【0042】有機過酸化物の熱分解法による架橋では、 有機過酸化物の分解物が架橋中にガスとして発生する。 このとき有機過酸化物の1時間半減期温度が80℃未満 であると架橋速度が速くなりすぎて、架橋度にむらが生 じてしまうと共に、表面封止材樹脂が光起電力素子の凹 凸を充填する前に表面封止材樹脂の架橋が終了してしま う。さらに分解ガスの発生が激しくなり太陽電池モジュ ール中に分解ガスが気泡として残るといった現象が生じ る。また140℃を超えると架橋速度が遅くなり、太陽 電池モジュールの生産性が低下する。また単位時間当り の架橋剤の分解ガスの発生が穏やかになるため、架橋剤 の分解ガスの抑制を図る必要がなくなる。そのため本発 明を効果的に行うためには有機過酸化物の1時間半減期 温度が80℃以上140℃以下であることが好ましい。 【0043】有機過酸化物の添加量は、表面封止材樹脂 100重量部に対して0.5乃至5重量部が好ましい。 【0044】上記の有機過酸化物は、化学構造では、ヒ ドロペルオキシド、ジアルキル(アリル)ペルオキシ ド、ジアシルペルオキシド、ペルオキシケタール、ペル オキシエステル、ペルオキシカルボネートおよびケトン

【0045】ヒドロペルオキドとしては、tーブチルペルオキド、1,1,3,3ーテトラメチルブチルペルオキシド、pーメンタンヒドロペルオキシド、クメンヒドロペルオキシド、pーサイメンヒドロペルオキシド、ジイソプロピルペンゼンペルオキシド、2,5ージメチルヘキサンー2,5ージジヒドロペルオキシド、シクロヘキサンペルオキシド、3,3,5ートリメチルヘキサノンペルオキシドなどが挙げられる。

ペルオキシドに大別される。

【0046】ジアルキル(アリル)ペルオキシドとしては、ジー t ープチルペルオキシド、ジクミルペルオキド、t ープチルクミルペルオキドなどが挙げられる。

【 0 0 4 7 】 ジアシルペルオキシドとしては、ジアセチルペルオキシド、ジプロピオニルペルオキシド、ジイソブチリルペルオキシド、ジオクタノイルペルオキシド、ジデカノイルペルオキシド、ジラウロイルペルオキシド、ビス (3, 3, 5 ートリメチルヘキサノイル)ペルオキシド、ベンゾイルペルオキシド、mートルイルペルオキシド、pークロロベンゾイルペルオキシド、ペルオキシこはく酸などが挙げられる。

【0048】ペルオキシケタールとしては、2、2-ジ

ー t ーブチルペルオキシブタン、1, 1ージー t ーブチルペルオキシシクロヘキサン、1, 1ージー t ーブチルペルオキシシクロドデカン、1, 1ージー (t ーブチルペルオキシ) ー3, 3, 5ートリメチルシクロヘキサン、2, 5ージメチルー2, 5ージメチルー2, 5ージメチルー2, 5ージメイルペルオキシー3、1, 3ージ(tーブチルペルオキシイソプロピル) ベンゼン、2, 5ージメチルー2, 5ージメイルペルオキシベンゾイルペルオキシベンゾイル) へキシンー3、nーブチルー4, 4ービス(Tーブチルペルオキシ) バレレートなどが挙げられる。

【0049】ペルオキシエステルとしては、tーブチルペルオキシアセテート、tーブチルペルオキシイソブチレート、tーブチルペルオキシドバレート、tーブチルペルオキシネオデカノエート、tーブチルペルオキシっ3、3、5ートリメチルヘサノエート、tーブチルペルオキシー2ーエチルヘキサノエート、(1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチルペルオキシ)2ーエチルヘキサノエート、tーブチルペルオキシラウレート、tーブチルペルオキシベンゾエート、ジ(tーブチルペルオキシンゾエート、ジ(tーブチルペルオキシングエート、ジ(tーブチルペルオキシ)イソフタレート、tーブチルペルオキシマレート、アセチルシクロヘキシルスルフォニルペルオキシドなどが挙げられる。

【0050】ペルオキシカルボナートとしては、tーブチルペルオキシイソプロピルカルボナート、ジーsecーブチルペルオキシジカルボナート、ジーsecーブチルペルオキシジカルボナート、ジ(イソプロピルペルオキシ)ジカルボナート、ジ(2-エトキシエチルペルオキシ)ジカルボナート、ジ(2-エトキシエチルペルオキシ)ジカルボナート、ジ(3-メトキシブチルペルオキシ)ジカルボナート、ジ(3-メトキシブチルペルオキシ)ジカルボナート、ビスー(4-tーブチルシクロへキシルペルオキシ)ジカルボナートなどが挙げられる。【0051】ケトンペルオキシドとしては、アセチルアセトンペルオキド、メチルエチルケトンペルオキシド、メチルイソブチルケトンペルオキド、ケトンペルオキシドなどが挙げられる。

【0052】その他の構造では、ビニルトリス (tーブ チルペルオキシ)シランなども知られている。

【0053】上記の架橋反応を効率良く行うためには、 架橋助剤と呼ばれるトリアリルイソシアヌレート(TAIC)を用いることが望ましい。架橋助剤は、一般に は、表面封止材樹脂100重量部に対して1乃至5重量 部の添加量が用いられる。

【0054】表面封止材102の樹脂には高温下での安定性を付与するために、熱酸化防止剤を添加することがしばしば行われる。添加量は表面封止材樹脂100重量

部に対してO. 1~1重量部が適正である。酸化防止剤の化学構造としてはモノフェノール系、ビスフェノール系、高分子型フェノール系、硫黄系、燐酸系に大別される。

【0055】モノフェノール系では、2, 6ージーt e r t - ブチルーp - クレゾール、ブチル化ヒドロキシアニゾール、2, 6 - ジーt e r t - ブチルー4 - エチルフェノールがある。

ニルオキシ] エチル] 2, 4, 8, 10-テトラオキサ

スピロ〕5、5ーウンデカン等が拳げられる。
【0057】高分子フェノール系としては、1、1、3ートリスー(2ーメチルー4ーヒドロキシー5ーtertーブチルフェニル)ブタン、1、3、5ートリメチルー2、4、6ートリス(3、5ージーtertーブチルー4・ロードロキシベンジル)ベンゼン、テトラキスー{メチレンー3ー(3'、5'ージーtertーブチルー4'ーヒドロキスフェニル)プロピオネート}メタン、ビス {(3、3'ービスー4'ーヒドロキシー3'ーtertーブチルフェニル)ブチリックアシッド}グルコールエステル、1、3、5ートリス(3'、5'ージーtertーブチルー4'ーヒドロキシベンジル)ーsートリアジンー2、4、6ー(1H、3H、5H)トリオン、トリフェノール(ビタミンE)等が知られている。

【0058】硫黄系では、ジラウリルチオジプロピオネート、ジミリスチルチオジプロピオネート、ジステアリルチオプロピオネート等がある。

【0059】燐酸系では、トリフェニルホスファイト、ジフェニルイソデシルホスファイト、フェニルジイソデシルホスファイト、フェニルジイソデシルホスファイト、4、4'ーブチリデンーピスー(3ーメチルー6ーtertーブチルフェニルージートリデシル)ホスファイト、サイクリックネオペンタンテライルビス(オクタデシルホスファイト、ジイソデライルビス(オクタデシルホスファイト、ジイソデライルビス(オクタデシルホスファイト、ジイソデライルビス(オクタデシルホスファイト、9、10ージレーレンサローの一才キサイド、10ー(3、5ージーtertープテルー4ーヒドロキシベンジル)ー9、10ージヒーーオキサイド、10ーデシロキシー9、10ージヒドロー9ーオキサー10ーホスファフェナンスレン、サイクリッーオキサー10ーホスファフェナンスレン、サイクリッ

クネオペンタンテトライルビス(2, 4ージーtert ーブチルフェニル)ホスファイト、サイクリックネオペ ンタンテトライルビス(2, 6ージーtertーメチル フェニル)ホスファイト、2, 2ーメチレンビス(4, 6ーtertーブチルフェニル)オクチルホスファイト 等がある。

【0060】本発明に用いられる表面封止材102の材料は耐候性において優れたものであるが、更なる耐候性の改良、あるいは、表面封止材102下層の保護のために、紫外線吸収剤をを少なくとも1種以上添加することが好ましい。添加量は表面封止材樹脂100重量部に対して0.1~0.5重量部程度である。紫外線吸収剤としては、公知の化合物が用いられる。化学構造としては、サリチル酸系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系に大別される。

【0061】サリチル酸系としては、サリチル酸系としては、フェニルサリシレート、p-tertーブチルフェニルサリシレート、p-オクチルフェニルサリシレート等がある。

【0062】ベンソフェノン系としては、2、4ージヒドロキシベンソフェノン、2ーヒドロキシー4ーメトキシベンソフェノン、2ーヒドロキシー4ーオクトキシベンソフェノン、2ーヒドロキシー4ードデシルオキシベンソフェノン、2、2'ージヒドロキシー4ーメトキシベンソフェノン、2、2'ージヒドロキシー4・4'ージメトキシベンソフェノン、2ーヒドロキシー4ーメトキシー5ースルホベンソフェノン、ビス(2ーメトキシー4ーヒドロキシー5ーベンソフェノン)メタン等が挙げられる。

【0063】ペンゾトリアゾール系としては、2-(2' ーヒドロキシー5' ーメチルフェニル) ペンゾト リアゾール、2-(2'-ヒドロキシー5'-tert ーブチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー3', 5'ージーtertーブチルフェニ ル) ベンゾトリアゾール、2-(2'ーヒドロキシー 3'ーtertーブチルー5ーメチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー 3', 5' ージーtertーブチルフェニル) -5-ク ロロベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー 3', 5'ージーtert-アミルフェニル) ベンゾト リアゾール、2- [2'-ヒドロキシー3'-(3", 4", 5", 6"ーテトラヒドロフタルイミドメチル) -5'-メチルフェニル ベンゾトリアゾール、2,2 ーメチレンビス {4ー(1、1、3、3ーテトラメチル ブチル) -6- (2H-ペンゾトリアゾールー2ーイ ル) フェノール] 等が挙げられる。

【0064】シアノアクリレート系としては、2-エチルヘキシル-2-シアノ-3、3'-ジフェニルアクリレート、エチル-2-シアノ-3、3'-ジフェニルアクリレート等が挙げられる。

【0065】上記紫外線吸収剤以外に耐候性を付与する方法としては、ヒンダードアミン系光安定化剤を使用できることが知られている。ヒンダードアミン系光安定化剤は紫外線吸収剤のようには紫外線を吸収しないが、紫外線吸収剤を併用することによって著しい相乗効果を示す。添加量は表面封止材樹脂100重量部に対して0.1~0.3重量部程度が一般的である。もちろんヒンダードアミン系以外にも光安定化剤として機能するものはあるが、着色している場合が多く本発明の表面封止材102には望ましくない。

【0066】ヒンダードアミン系光安定化剤としては、 コハク酸ジメチルー1ー(2ーヒドロキシエチル)-4 ーヒドロキシー2、2、6、6ーテトラメチルピペリジ ン重縮合物、ポリ [[6-(1, 1, 3, 3-テトラメ チルブチル) アミノー1、3、5ートリアジン-2、4 ージイル】 【(2、2、6、6ーテトラメチルー4ーピ ペリジル) イミノ} ヘキサメチレン { [2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー4ーピペリジル) イミノ}]、N, N'-ビス(3-アミノプロピル)エチレンジアミン-2, 4-ビス [N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6 ーペンタメチルー4ーピペリジル)アミノ]ー6ークロ ロー1, 3, 5-トリアジン縮合物、ビス(2, 2, 6. 6ーテトラメチルー4ーピペリジル) セパレート、 2- (3, 5-ジーtert-4-ヒドロキシベンジ ル) -2-n-ブチルマロン酸ピス(1, 2, 2, 6. 6-ペンタメチルー4ーピペリジル) 等が知られてい

【0067】尚、太陽電池モジュールの使用環境を考慮して、低揮発性の熱酸化防止剤、紫外線吸収剤および光安定化剤を用いることが好ましい。

【0068】より厳しい環境下で太陽電池モジュールの使用が想定される場合には、表面封止材102と光起電力素子101あるいは表面被覆材103との密着力を向上することが好ましい。シランカップリング剤や有機チタネート化合物などのカップリング剤を表面封止材102に添加することで上記の密着力を改善することが可能である。カップリング剤の添加量は、表面封止材樹脂100重量部に対して0.1乃至3重量部が好ましく、0.25乃至1重量部がより好ましい。

【0069】またシランカップリング剤の具体例としては、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリス(β メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、アーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、 β - (β

ーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、γークロロ プロピルトリメトキシシランなどが挙げられる。

【0070】一方、光起電力素子101に到達する光量の減少をなるべく抑えるために、表面封止材102の光透過率は、400nm以上、800nm以下の可視光波長領域において80%以上であることが望ましく、90%以上であることがより望ましい。また、大気からの光の入射を容易にするために、屈折率が1.1~2.0であることが好ましく、1.1~1.6であることがより好ましい。

【0071】(表面被覆材103)表面被覆材103 は、太陽電池モジュールの最表層に位置するため耐候 性、撥水性、耐汚染性、機械強度をはじめとして、太陽 電池モジュールの屋外暴露における長期信頼性を確保す るための性能が必要である。

【0072】本発明において好適に用いられる材料としては、ガラス、四フッ化エチレンーエチレン共重合体(ETFE)、ポリフッ化ビニル樹脂(PVF)、ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)、ポリ四フッ化エチレン樹脂(TFE)、四フッ化エチレン一六フッ化プロピレン共重合体(FEP)、ポリ三フッ化塩化エチレン樹脂(CTFE)等がある。

【0073】表面被覆材103にガラスを用いる場合、光透過性、耐候性および機械的強度が優れている白板強化ガラスを用いることが望ましい。しかし、太陽電池モジュールに可とう性を必要とする場合、ガラスは可とう性に劣っているため樹脂フィルムが用いられる。中でも耐候性の観点ではポリフッ化ビニリデン樹脂が優れており、耐候性および機械的強度の両立では四フッ化エチレンーエチレン共重合体が優れている。

【0074】表面被覆材103に樹脂を用いた場合、機械的強度を確保するために、表面被覆材103の厚さをある程度厚くしなければならず、またコストの観点からはあまり厚すぎるのにも問題があり、具体的には、10乃至200 μ mが好ましく、より好適には30乃至100 μ mの厚さが必要である。また、表面封止材102との接着性の改良のために、コロナ処理、プラズマ処理、化学的処理等を表面封止材103に行うことが望ましい。

【0075】(モジュール化)以下、表面封止材樹脂の 熱架橋に本発明の条件を適用した例を説明するが、本発 明の条件は、裏面封止材或いは表面封止材及び裏面封止 材のいずれにも適用できることは言うまでもない。

【0076】表面封止材樹脂で光起電力素子受光面を被 覆するには、溶剤に溶かした封止材樹脂を塗布した後溶 剤を蒸発させる方法、粉体状の封止材樹脂を素子表面に 均一に付着させ加熱溶融する方法、加熱溶融させた封止 材樹脂をスリットから素子上に押し出す方法、加熱溶融 させた封止材樹脂をスリットから押し出し封止材のシートを作製しこれを素子上に加熱圧着する方法等がある。 【 O O 7 7】封止材樹脂を溶剤に溶かす場合は、同時に、架橋剤、シランカップリング剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤等の種々の添加剤を混合しておく。これを光起電力素子に塗布して乾燥する。また粉体状封止材樹脂を溶融する場合や封止材樹脂を溶融させて押し出す場合も予め添加剤を混入しておく必要がある。

【0078】表面封止材102が光起電力素子上に予め 形成されている場合は、裏面に裏面封止材104、裏面 被覆材105を、表面に表面被覆材103を重ね加熱圧 着し、表面封止材102を熱架橋する。

【0079】一方、表面封止材102がシート状に成形されている場合は、光起電力素子101と表面被覆材103の間に挿入して同様に加熱圧着し、表面封止材102を熱架橋することで太陽電池モジュールを作製することができる。

【〇〇8〇】加熱圧着の方法としては、従来公知である 真空ラミネーション、ロールラミネーション等を種々選 択して用いることができる。従来、真空ラミネーション を行う場合、熱架橋により発生する架橋剤の分解ガスの 脱気特性を向上する方法として二重真空室方式が用いら れている。しかし二重真空室方式はその構造、ラミネー ション工程が煩雑である。本発明に従うと架橋剤の分解 ガス発生量を抑制しているため二重真空室方式と比較し て構造、工程が簡略化されている一重真空室方式を用い ることが可能である。

【0081】ここでは一重真空室方式を用いた真空ラミネーションの一例について図3を用いて詳しく説明する。

【0082】まず図4のように光起電力素子401、不 織布402、表面被覆材404、裏面被覆材405、シ 一ト状の表面封止材403及び裏面封止材406を重ね て太陽電池モジュール積層体400とする。

【0083】次に、図3(a)のように、前記積層体304をプレート301上に置きシリコンラバーシート302を重ねる。この後、以下の工程によって積層体304を貼り合せる。

【 0 0 8 4 】 (第一工程)図3 (b)のように、プレート3 0 1 の排気口3 0 5 から排気してシリコンラバーシート3 0 2 で積層体3 0 4 を圧着する。

【〇〇85】 (第二工程) プレート301を封止材が架橋反応を起こす温度まで加熱し、架橋が終了するまでその温度を保持する。

【0086】この際、外観、特性の優れた太陽電池モジュールを得るためには架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度での昇温速度を前記温度未満での最大昇温速度より小さくすることが必要である。さらには架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度での昇温速度が2.0℃/分以下であることがより好ましい。また架橋時間は、一般には、熱分解が90%より好ましくは95%以上進行する温度と時間をもって加熱加圧を終了

する。

【0087】(第三工程)冷却後、モジュールを取出す。

[0088]

【実施例】以下、実施例に基づき本発明を詳細に説明する。

【0089】(実施例1)

[光起電力素子]まず、アモルファスシリコン(a-Si)太陽電池(光起電力素子)を製作する。作製手順を図2を用いて説明する。

【0090】導電性基体201としての洗浄したステンレス基板上に、スパッタ法で裏面反射層202としてAI層(膜厚500nm)とZnO層(膜厚500nm)を順次形成する。

【0091】ついで、プラズマCVD法により、SiH4とPH3とH2の混合ガスからn型aーsi層を、SiH4とH2の混合ガスからi型aーSi層を、SiH4とBF3とH2の混合ガスからp型微結晶μcーSi層を形成し、n層膜厚15nm/i層膜厚400nm/p層膜厚10nm/n層膜厚10nm/i層膜厚80nm/p層膜厚10nmの層構成のタンデム型aーsi光電変換半導体層203を形成した。

【0092】次に、透明導電層204として、In203 薄膜(膜厚70nm)を、02雰囲気下でInを抵抗加熱法で蒸着する事によって形成した。さらに、集電電極205としてのグリッド電極を銀ペーストのスクリーン印刷により形成し、最後にマイナス側端子206bとして銅タブを導電性基体201にステンレス半田208を用いて取り付け、プラス側端子206bとしては錫箔のテープを導電性接着剤207にて集電電極205に取り付け出力端子とし、光起電力素子を得た。

【0093】そしてこの素子を直列に接続して外形寸法300mm×1200mmのセルブロックとした。

【0094】 [モジュール化] 上記セルブロックを被覆して太陽電池モジュールを作製する方法を図5を用いて説明する。

【0095】セルブロック501、表面封止材502、 裏面封止材507及び裏面補強材接着層508としての EVAシート、表面被覆材503としてのETFED ルム、不織布504としてのガラス繊維不織布、裏面補強材505としてのPETフィルム、裏面補強材506としてのガルバリウム鋼板を、ETFEフィルム/EVAシート/ガラス繊維不織布/セルブロック/EVAシート/ガラス繊維不織布/セルブロック/EVAシート/ガラス繊維不織布/セルブロック/EVAシート/カルバリウム鋼板の順に重ねて積層体500とした。不織布504は、 排気工程における積層体間隙の空気の脱気を助けることにより表面封止材502の補強材として機能するので、表面被覆材503が樹脂フィルムであるような場合には、表面の傷が素子にまで及び難くするという付随的効果も 併せ持つ。またETFEフィルムはEVAの接着面をプラズマ処理したものである。

【0096】ここで用いたEVAシートはEVA樹脂(酢酸ビニル含有率33%)100重量部に対して架橋 剤1.5重量部、紫外線吸収剤0.3重量部、光安定化 剤0.1重量部、酸化防止剤0.2重量部、シランカップリング剤0.25重量部を配合したものである。用いた架橋剤は有機過酸化物1,1ージーtーブチルペルオキシシクロドデカン(1時間半減期温度114.0℃)である。

【0097】この積層体を一重真空室方式のラミネート装置のプレート上にETFEフイルム側を上にして置き、シリコンラバーシートを重ねた。次いで、プレートの排気口から真空ポンプを用いて排気しラバーをプレートに吸着させた。真空度5Torrで30分間排気後、プレートに埋め込んだヒーターで積層体500を加熱した。

【0098】封止材の加熱条件は図6に示した。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は144℃であり、封止材(EVAシート)における144℃未満での最大昇温速度3.5℃/分、144℃での昇温速度は1.25℃/分である。その後、ヒーターを切り、ファンで風を送りプレートを40℃程度にまで冷却してから排気を止め太陽電池モジュールを取り出した。【0099】上記方法にて作製した太陽電池モジュールについて後述する項目について評価を行った。

【0100】(実施例2)実施例1において架橋剤として有機過酸化物 t ーブチルペルオキシビパレート(1時間半減期温度72.7°)を用いた。封止材の加熱条件は図6に示した。このときの架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は97°であり、封止材(EVAシート)における97°C未満での最大昇温速度は3.17°C/分、97°Cでの昇温速度は1.75°C/分である。

【0101】(実施例3)実施例1において封止材にEEAシートを使用した。ここで用いたEEAシートはEEA樹脂(エチルアクリレート含有率20%)に実施例1と同様の添加剤を配合し、架橋剤として2、5-ジメチル-2、5-ジ(t-ブチルペルオキシ)へキサン(1時間半減期温度138.1℃)を用いた。封止材の加熱条件は図6に示した。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は166℃であり、166℃未満での最大昇温速度は3.67℃/分、166℃での昇温速度は2.0℃/分である。

【 O 1 O 2 】 (実施例 4) 実施例 1 において封止材に E A シートを使用した。ここで用いた E E A シートは E E A 樹脂 (エチルアクリレート含有率 2 O %) に実施例 1 と同様の添加剤を配合し、架橋剤として 2 、4 ージクロロベンゾイルペルオキシド (1時間半減期温度 7 3 . O ℃) を用いた。封止材の加熱条件は図6に示した。こ

のときの架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は95 $^{\circ}$ であり、封止材(EEAシート)における95 $^{\circ}$ 未満での最大昇温速度は3.67 $^{\circ}$ 分、95 $^{\circ}$ での昇温速度は1.25 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 分である。

【0103】(実施例5)実施例1において積層体500機成をETFEフィルム/EVAシート/ガラス繊維不織布/セルブロック/EEAシート/PETフィルム/EEAシート/ガルパリウム鋼板とし、EVAシート中の架橋剤として1、1ージーセーブチルペルオキシシクロドデカン(1時間半減期温度114.0℃)、EAシート中の架橋剤として2、5ージメチルー2、5ージ(セーブチルペルオキシ)へキサン(1時間半減期温度138.1℃)を用いた。ここで用いたEVAシートはEVA樹脂(酢酸ビニル含有率33%)に実施例1と同様の添加剤を配合し、EEAシートはEEA樹脂(エチルアクリレート含有率20%)に実施例1と同様の添加剤を配合している。

【0104】封止材の加熱条件は図6に示した。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は、EVAシート中の1、1-ジ-t-ブチルペルオキシシクロドデカンで143℃であり、封止材(EVAシート)における143℃未満での最大昇温速度は5.0℃/分、143℃での昇温速度は1.0℃/分である。一方、EEA中の架橋剤である2.5ージメチルー2,5ージ(<math>t-ブチルペルオキシ)へキサンの、単位時間当りの分解量が最大となる温度は159℃であり、封止材(EEAシート)における159℃未満での最大昇温速度は5.0℃/分、159℃での昇温速度は1.0℃/分である。

【0105】(実施例6) 実施例1において封止材にEMAシートを使用した。ここで用いたEMAシートはEMA樹脂(メチルアクリレート含有率22%)に実施例1と同様の添加剤を配合し、架橋剤としてもーブチルペルオキシイソブチレート(1時間半減期温度96.4℃)を用いた。封止材の加熱条件は図6に示した。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は119℃であり、封止材(EMAシート)における119℃未満での最大昇温速度は3.67℃/分、119℃での昇温速度は1.0℃/分である。

【0106】(実施例7)実施例1において封止材の加熱を図7に示す加熱条件で行った。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は149℃であり、封止材(EVAシート)における149℃未満での最大昇温速度は3.33℃/分、149℃での昇温速度は2.2℃/分である。

【0107】(実施例8)実施例1において封止材の加熱を図7に示す加熱条件で行った。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は149℃であり、封止材(EVAシート)における149℃未満での最大昇温速度は3.33℃/分、149℃での昇温速度

は2.5℃/分である。

【0109】(実施例10)実施例3において封止材の加熱を図7に示す加熱条件で行った。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は167℃であり、封止材(EEAシート)における167℃未満での最大昇温速度は3.67℃であり、167℃での昇温速度は2.4℃/分である。

【O111】 (比較例2) 実施例2において封止材の加熱を図8に示す加熱条件で行った。このときの架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は101^{\odot}であり、封止材(EVA シート)における101^{\odot}に表満での最大昇温速度は2.63^{\odot}ン分、101^{\odot}での昇温速度は2.63 \odot ン分である。

【0113】(比較例4) 実施例4において封止材の加熱を図8に示す加熱条件で行った。このときの架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は102 であり、封止材(EEAシート)における102 で未満での最大昇温速度は2.71 アン分、102 での昇温速度は3.18 アン分である。

【0114】(比較例5) 実施例5において封止材の加熱を図8に示す加熱条件で行った。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度はEVAシート中の1、1-ジーtーブチルペルオキシシクロドデカンで

145℃であり、封止材(E V A シート)における145℃未満での最大昇温速度は3.6℃/分、145℃での昇温速度は3.6℃/分である。一方、E E A シート中の架橋剤である2.5ージメチルー2,5ージ(tーブチルペルオキシ)へキサンの単位時間当りの分解量が最大となる温度は156℃であり、封止材(E E A シート)における156℃未満での最大昇温速度は3.6℃/分、156℃での昇温速度は3.6℃/分である。

【0115】(比較例6)実施例6において封止材の加熱を図8に示す加熱条件で行った。このとき架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度は126℃であり、封止材(EMAシート)における126℃未満での最大昇温速度は4.0℃/分、126℃での昇温速度は4.0℃/分である。

【 O 1 1 6 】 (評価結果)以上述べた実施例及び比較例で作製した太陽電池モジュールについて、下記項目の評価を行った。結果を表 1 に示す。また、使用した架橋剤の1時間半減期温度、架橋剤の単位時間当りの分解量が最大となる温度での昇温速度も表 1 に示してある。

【0117】(1)モジュールの気泡残り

熱架橋後のモジュールの封止材中に残留している気泡の 数を数えた。気泡は肉眼で確認できるもの全てとした。

【0118】(2)温度サイクル

-40℃/1時間、90℃/1時間の温度サイクル試験を50サイクル行い、試験後の太陽電池モジュールの外観上の変化を観察した。変化のないものを〇とし、変化のあったものはその状況を簡単にコメントした。

【0119】(3)温湿度サイクル

-40℃/1時間、85℃/85%RH/4時間の温湿度サイクル試験を50サイクル行い、試験後の太陽電池モジュールの外観上の変化を観察した。変化のないものを○とし、変化のあったものはその状況を簡単にコメントした。

【0120】(4)架橋度

熱架橋後の封止材1gをキシレンで6時間ソックスレー抽出を行い、架橋度(%)=[(未溶解分の封止材の重量)/(ソックスレー抽出前の封止材の重量)]×100(%)より求めた。

[0121]

【表 1 】

	対応抗 実施例	對止材	架構剂1時間 半減期温度 (°C)	架構剂的分解量的 最大比较温度 (TC)	架橋和6分解量。 最大社場温度未満10 封止村6昇温速度 (°C/分)	架橋削e分解量# 最大注t福度で0 對止材o昇温速度 (C/分)	評価結果			
							気治(数)(個)	温度外外	温湿度†//>	架構度(%)
実施例1	_	EVA	114	144	3.5	1.25	0	0	0	88
実施例2		EVA	72.7	97	3.17	1.75	0	0	0	86
実施例3		EEA	138.1	168	3.67	2.0	0	0	0	84
実施例4	_	EEA	73.0	95	3.67	1.25	0	0	0	8 5
実施例5	_	EVA	114	143	5.0	1,0	0	0	0	87
		BEA	138.1	159	5.0	1.0				83
実施例6	-	EMA	96.4	119	3.67	1.0	0	0	0	86
実施例7	実施例1	EVA	114	149	3.33	2.2	2~5	0	0	87
実施例8	実施例1	EVA	114	149	3.33	2.5	5~15	0	0	88
支施例9	実施例1	EVA	114	150	3.33	2.8	10~30	0	0	88
実施例10	実施例3	EEA	138.1	167	3.67	2.4	5~10	0	0	84
比较例1	実施例1	EVA	114	151	3.17	3.5	50~100	0	気泡拡大	88
比較例2	実施例2	EVA	72.7	101	2.63	2.63	50~100	気泡拡大	気泡拡大	86
比较例3	実施例3	EEA	138.1	170	3.67	4.0	> 100	気泡拡大	気泡拡大	84
比較例4	実施例4	EEA	73.0	102	2.71	3.18	50~100	Ö	気泡拡大	85
比較例5	実施例5	EVA	114	145	3.6	3.6	50~100	0	気泡拡大	88
		EEA	138.1	158	3.6	3.6				82
比較例8	実施例6	ЕМА	96.4	126	4.0	4.0	> 100	気泡拡大	封止材が 剥離	87

【0122】表1から明らかなように実施例の太陽電池 モジュールはいずれも気泡残りを抑制した太陽電池モジュールとすることができた。また、実施例のモジュール はいずれも温度サイクル試験、温湿度サイクル試験において問題が見られなかった。封止材の架橋度も80%以上と十分架橋されていることがわかった。

【 O 1 2 3 】 図 9 は封止材の昇温速度と気泡残りの関係を示したものである。これによると封止材中に発生する気泡残りは架橋剤の分解量が最大となる温度での封止材の昇温速度が 2.0℃/分より大きいところで発生が見られる。従って、架橋剤の分解量が最大となる温度での封止材の昇温速度を 2.0℃/分以下とすることで気泡残りが外観に生じない太陽電池モジュールを作製することができる。

【0124】これらに対して、比較例1~6においてはいずれも得られた太陽電池モジュールは十分架橋されているが、外観で激しい気泡残りが観察された。また温度サイクル試験、温湿度サイクル試験を行うことで気泡の拡大、封止材の剥離が生じることがわかる。

【 0 1 2 5 】 実施例と比較例から架橋剤の分解量と温度の関係、及び封止材の昇温速度をコントロールすることで外観の優れた太陽電池モジュールの安定供給が可能である。

【0126】尚、本発明に係わる太陽電池モジュールは 以上の実施例に何等限定されるものではなく、その要旨 の範囲内で種々変更することができる。

[0127]

【発明の効果】以上の説明より明らかなように、本発明 の太陽電池モジュールの製造方法は、樹脂からなる封止 材に含まれている架橋剤の単位時間当りの分解量が最大 となる温度での昇温速度が、前記温度未満での最大昇温速度より小さい加熱条件で封止材を熱架橋することを特徴としている。これにより、架橋剤から発生する単位時間当りの分解ガス量を抑制し、気泡残り、充填不良の発生しない外観の優れた太陽電池モジュールを安定供給することが可能となり、また様々な架橋剤に対して、太陽電池モジュールの封止方法、製造方法を容易に決定することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の製造方法に基づき製造される太陽電池 モジュールの概略断面図の一例である。

【図2】(a)は図1の太陽電池モジュールで使用する 光起電力素子の基本構成を示す断面図、(b)は同じく 受光面側から見た上面図である。

【図3】一重真空室方式による太陽電池モジュールの製造工程の一例を示す模式図である。

【図4】太陽電池モジュール積層体の一例である。

【図5】実施例1の太陽電池モジュール積層体の概略断面図である。

【図6】実施例1~6における封止材の加熱条件を示す ものである。

【図7】実施例7~10における封止材の加熱条件を示すものである。

【図8】比較例1〜6における封止材の加熱条件を示す ものである。

【図9】実施例における封止材の昇温速度と気泡残りの 関係を示すものである。

【符号の説明】

101、401 光起電力素子

102、403、502 表面封止材

103、404、503 表面被覆材

104、406、507 裏面封止材

105、405、505 裏面被覆材

201 導電性基体

202 裏面反射層

203 半導体光活性層

204 透明導電層

205 集電電極

206a プラス側出力端子

2066 マイナス側出力端子

207 導電性接着剤

208 ステンレス半田

209 絶縁体

301 金属プレート

302 シリコンラバーシート

304、400、500 太陽電池モジュール積層体

303 ローリング

305 排気口

306 真空ポンプ

402、504 不織布

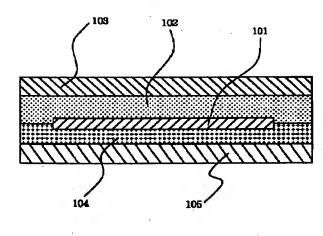
501 セルブロック

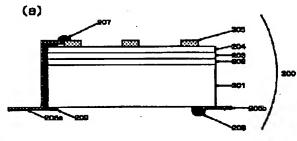
506 鋼板

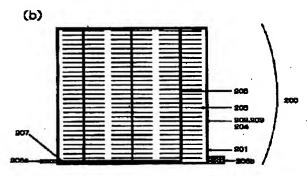
508 裏面補強材接着層

[図1]

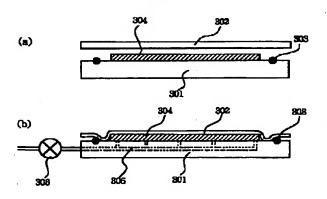
【図2】

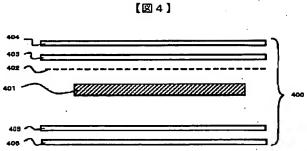




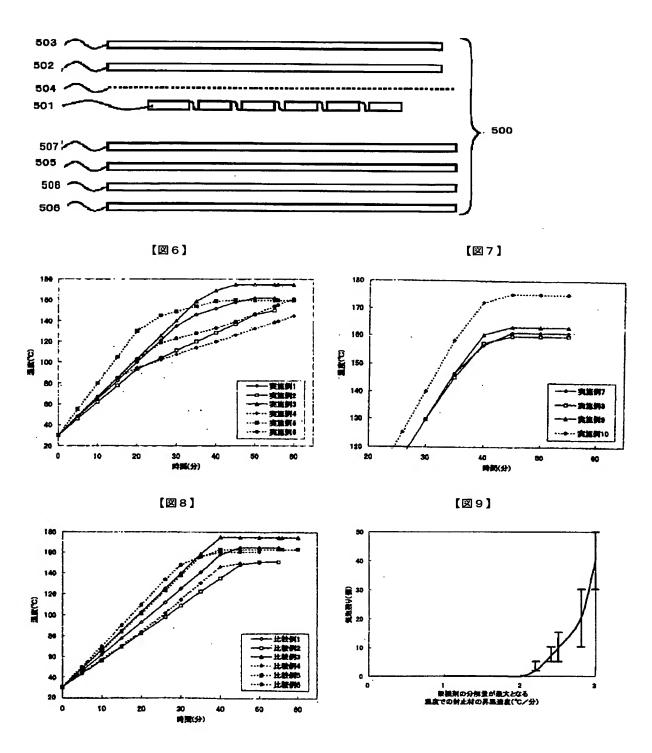


[図3]





[図5]



フロントページの続き

(72) 発明者 山田 聡

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 塩塚 秀則

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

Fターム(参考) 5F051 BA18 CB29 CB30 EA18 JA04 JA05 THIS PAGE BLANK (USPTO)